

台湾関連資料

(2018年)台湾におけるAI関連発明の出願および審査実態

2020年06月22日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

世界情勢が激変している中、2020年5月、台湾の半導体大手TSMC（台湾積体電路製造股份有限公司、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited）が、アメリカの誘致に応じ新たな生産拠点をアメリカに設けることを発表した。これを皮切りに、半導体に限らず、通信、物流、生命科学、理工学、製造、商業、銀行、教育、出版、レジャーなどの分野においても各国間の技術／経済提携の変革が予想され、新たなグローバル構図の形成が展望される。そして、これらの分野への実用化において頭角を現し、第4次産業革命の先陣を切る現代AI技術も今、その需要が正に飛躍的に拡大している。

このような背景を踏まえ、本稿は、AI関連発明の台湾出願の統計データ<sup>1</sup>（2018；台湾特許庁（TIPO））に着目し、その[出願動向と共に、審査拒絶理由の実態および対策の要点を紹介する](#)。

【全4頁】

---

<sup>1</sup> 「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」  
<https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-253935-66daeddeddc741a19ef1af79b94e0d36.html>

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、  
下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

中国支援室長：孫 欧（大阪本部在籍）

TEL：06-6351-4384（代表）

E-Mail：iplaw-osk@harakenzo.com

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。

当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。

特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。  
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> :<http://www.harakenzo.com>

<商標専門サイト> :<http://trademark.ip-kenzo.com>

<意匠専門サイト> :<http://design.ip-kenzo.com>

<法務部 facebook> :<https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>

<広島事務所 facebook> :<https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>

※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。